

SKU3566: ADAPTADOR BT-0.5-01 DE ENCAPSULADO QFN24, MLP24, MLF24 A DIP 24 PINES



Descripción

EnplasIC Test & Burn-in Socket, para encapsulados: QFN24, MLP24, MLF24.

Características

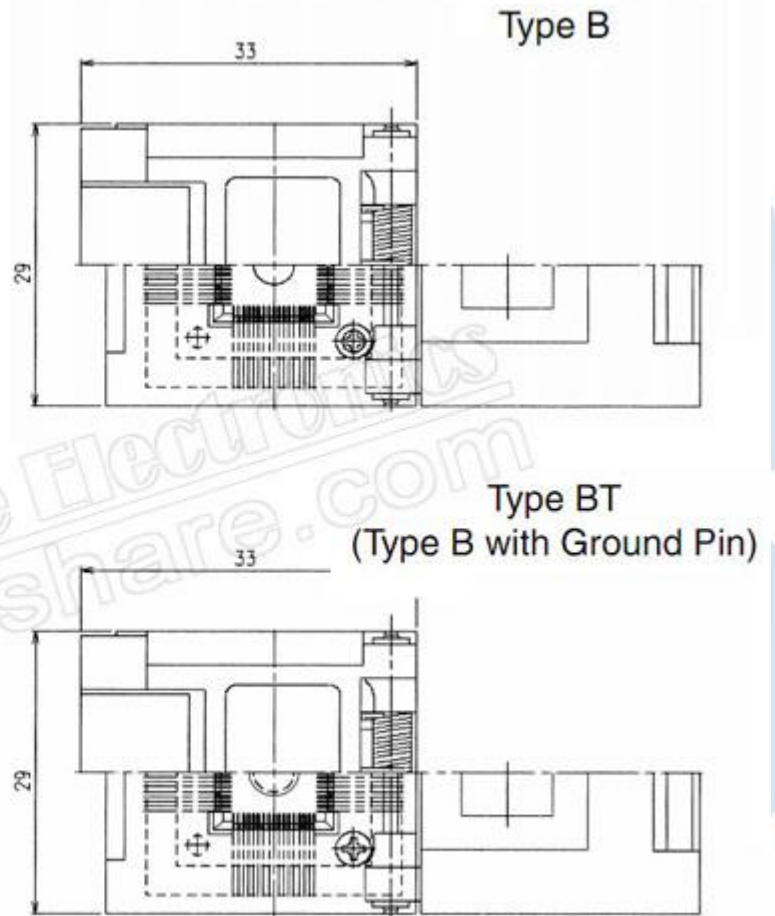
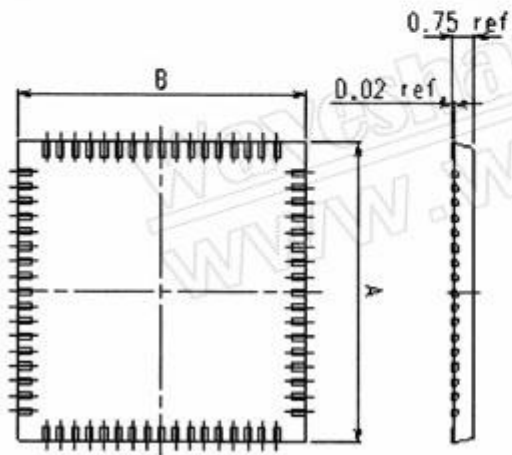
- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket QFN-24BT-0.5-01

Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - QFN24
 - MLP24
 - MLF24
- Paso: 0.5mm

Dimensiones

33 mm x 29 mm



¿Qué vamos a innovar hoy?

 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:MMS
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR BT-0.5-01 DE ENCAPSULADO QFN24, MLP24, MLF24 A DIP 24 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 22/01/2021	No. Parte: SKU3566	